

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-031

## 河南汉威电子股份有限公司

### 对外投资进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年7月26日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）与中国科学院上海高等研究院（以下简称“上海高研院”）、上海市安全生产科学研究所（以下简称“上海安科所”）及自然人魏建明、封松林、张宏俊签订《关于共同出资设立上海中安迅达科技有限公司的投资意向书》（以下简称“投资意向书”）。

根据投资意向书，合作各方拟共同出资设立“上海中安迅达科技有限公司”（以下简称“中安迅达”或“新设公司”），其中：汉威电子拟以货币出资1,075万元（自有资金），占新设公司总股本的比例为43%；上海高研院拟以经合作各方同意、第三方评估机构确认的作价不低于250万元的技术出资认缴新设公司250万元出资额，占新设公司总股本的比例为10%；上海安科所拟以经合作各方同意、第三方评估机构确认的作价不低于125万元的技术出资认缴新设公司125万元出资额，占新设公司总股本的比例为5%；自然人魏建明拟以货币出资850万元，占新设公司总股本的比例为34%；自然人封松林、张宏俊拟分别以货币出资100万元，各占新设公司总股本的比例为4%。（具体内容详见公司于2011年7月28日在中国证监会指定信息披露网站上的公告）

日前，上海安科所认为其出资技术价值与其他投资方的期望值存在较大差异，不能认缴技术出资，经与汉威电子、上海高研院及拟出资的自然人协商，各方同意终止2011年7月26日签署的《投资意向书》，并同时解除相关权利和义务。其他各投资方就新公司设立、出资及股权结构等事宜将另行协商并及时进行信息披露。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月十日